证券代码：301321　　证券简称：翰博高新　　公告编号：2026-070

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026 年为合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,100 万元，担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 75,000 万元，为资产负债率 70%以上（含）的子公司提供担保的额度不超过 167,100 万元。在累计不超过 242,100 万元总担保额度内，公司股东会授权公司管理层可根据实际经营情况对控股子公司的担保额度进行调配，资产负债率未超过 70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率 70%以上的被担保方。

二、本次担保情况

1、根据业务发展需要，重庆翰博显示科技有限公司（以下简称“翰博显示”）向中国银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“中国银行”）申请授信，具体金额以实际签署的授信合同（以下简称“主合同 1”）为准。公司与中国银行于 2026 年 10 月 29 日签署《最高额保证合同》，同意为主合同 1 项下的相关

债务提供连带责任保证，担保的最高本金余额为人民币壹仟万元整及主债权所产生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应付款项之和。所担保主债权发生期间为 2026 年 9 月 24 日至 2027 年 9 月 23 日，保证期间为主合同 1 项下每笔债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。

截至本公告披露日，公司实际为翰博显示提供担保额度总额共计人民币 1,000 万元（实际使用额度 1,000 万元），在已审议通过的担保额度及对应资产负债率类别范围内。

2、根据业务发展需要，合肥星宸新材料有限公司（以下简称“合肥星宸”）向合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行（以下简称“科农商行”）申请流动资金借款，相关借款合同（以下简称“主合同 2”）约定的借款本金为人民币壹仟万元整。公司与科农商行于 2026 年 10 月 29 日签署《保证合同》，同意为主合同 2 项下债务提供连带责任保证，担保的本金金额为人民币壹仟万元整，保证范围还包括相应利息、违约金、赔偿金及实现债权和担保权利的费用等。所担保主债权发生期间为 2026 年 10 月 29 日至 2027 年 10 月 29 日，保证期间为主合同 2 项下债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。

截至本公告披露日，公司实际为合肥星宸提供担保额度总额共计人民币 5,000 万元（实际使用额度 3,494 万元），在已审议通过的担保额度及对应资产负债率类别范围内。

三、被担保人基本情况

（一）重庆翰博显示科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MA612GMK7K

成立日期：2020 年 7 月 28 日

注册地址：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 665 号

法定代表人：张刘

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展，显示器件制造，电子元器件制造，电子专用材料制造，光电子器件制造，照明器具制造，半导体照明器件制造，模具制造，合成材料制造（不含危险化学品），劳动保护用品生产，特种劳动防护用品生产，物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁，电子测量仪器销售，机械设备租赁，显示器件销售，照明器具销售，半导体照明器件销售，电子专用设备销售，模具销售，五金产品零售，五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其 100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
资产总额	701,271,354.16	657,271,958.72
负债总额	649,539,640.32	611,198,484.01
净资产	51,731,713.84	46,073,474.71
资产负债率	92.62%	92.99%
营业收入	369,632,487.47	405,760,813.10
净利润	5,658,239.13	-16,486,315.37

注：上述数据为单体报表数据

信用情况：翰博显示不是失信被执行人。

（二）合肥星宸新材料有限公司

统一社会信用代码：91340100057028143F

成立日期：2012 年 11 月 13 日

注册地址：合肥市新站区玉皇山路与大禹路交口博讯光电科技（合肥）有限公司一期厂房一楼

法定代表人：肖志光

注册资本：400 万元人民币

经营范围：液晶显示器行业背光膜组用光学膜裁切、研发、设计、生产、销售、售后服务；胶粘制品开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其 100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
总资产	371,400,399.49	348,257,627.21
负债总额	265,978,856.10	252,350,630.01
净资产	105,421,543.39	95,906,997.20
资产负债率	71.62%	72.46%
营业收入	227,158,724.64	280,815,869.36
净利润	9,456,635.74	35,186,154.99

注：上述数据为单体报表数据

信用情况：合肥星宸不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）与中国银行签署的《最高额保证合同》

被担保方：重庆翰博显示科技有限公司；

债权人：中国银行股份有限公司重庆北碚支行；

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

担保金额：担保的最高债权额为人民币壹仟万元整及主债权所产生的利息、（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用 （包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

保证方式：连带责任保证；

保证期间：主合同 1 项下债务履行期限届满后另加三年止，具体起算日以合同条款为准。

（二）与科农商行签署的《保证合同》

被担保方：合肥星宸新材料有限公司；

债权人：合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行；

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

担保金额：担保的主债权本金为人民币壹仟万元整，保证范围包括主合同项下的本金、利息（含罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息及实现债权和担保权利的费用等；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：主合同 2 项下债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保情况如下：

被担保方	担保额度（万元）	实际担保余额（万元）	公告披露日期	是否资产负债率超过 70%
重庆博硕光电有限公司	19,000	10,863	2026/9/1	否
	11,000	10,799	2026/1/30	
	3,000	2,330	2026/3/18	
	6,000	1,490	2026/2/13	
	5,000	3,000	2026/2/13	
	6,000	4,326	2026/7/24	
	2,000	2,000	2026/2/13	
小计	**52,000**	**34,808**	-	
重庆星宸光电有限公司	1,000	1,000	2026/6/24	否
小计	**1,000**	**1,000**	-	
重庆翰博显示科技有限公司	1,000	1,000	**本次新增**	是
小计	**1,000**	**1,000**	-	
博讯光电科技（合肥）有限公司	13,000	12,038	2024/4/18	是
	10,000	6,050	2026/6/9	

被担保方	担保额度（万元）	实际担保余额（万元）	公告披露日期	是否资产负债率超过 70%
	10,000	2,168	2026/6/24	
	15,000	8,846	2026/9/1	
	7,800	5,761	2024/4/9	
	10,000	9,253	2024/12/12	
	20,000	14,221	2026/9/1	
	9,000	8,215	2026/4/10	
	10,000	7,702	2026/6/9	
	6,000	5,800	2025/12/19	
	15,000	3,423	2026/6/24	
	7,000	6,000	2026/6/24	
小计	**132,800**	**89,477**	-	
合肥星宸新材料有限公司	2,000	1,494	2024/3/19	是
	500	500	2026/1/30	
	500	500	2025/6/23	
	1,000	1,000	2026/9/1	
	1,000	0	**本次新增**	
小计	**5,000**	**3,494**	-	
博晶科技（滁州）有限公司	150,000	97,291	2022/4/29	是
	10,000	8,793	2026/4/10	
	5,000	4,750	2025/6/23	
	2,000	200	2025/8/13	
	5,000	5,000	2026/7/24	
小计	**172,000**	**116,034**		
博昇科技（滁州）有限公司	5,000	4,099	2025/6/23	是
小计	**5,000**	**4,099**		
青岛欧迅光电有限公司	1,000	1,000	2025/3/20	否
小计	**1,000**	**1,000**		
合肥芯东进新材料科技有限公司	31,818	30,800	2026/4/1	不适用
小计	**31,818**	**30,800**		
重庆翰博显示科技有限公司、重庆翰博显示科技研发中心有限公司（注 1）	27,500	19,038	2020/10/13	是
小计	**27,500**	**19,038**	-	
合计	**429,118**	**300,750**	**-**	**-**

注 1：重庆翰博显示科技有限公司与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（简称“两江投资公司”）于 2020 年 10 月 22 日签署《翰博高新背光模组和研发中心项目代建协议》，重庆翰博显示科技有限公司委托两江投资公司建设翰博高新背光模组和研发中心项目，公司提供保证，保证期间到代建合同债务结束。

注 2:若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额度为 46.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 496.59%。本次提供担保后，公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额度为 42.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 462.74%，实际担保余额为 30.08 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 324.31%。其中，为参股公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额度为 31,818.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.31%，实际担保余额为 30,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.21%，其他担保均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

1、与中国银行签署的《最高额保证合同》；

2、与科农商行签署的《保证合同》。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日